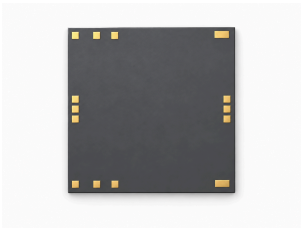
Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 9200–10400 MHz



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T — бескорпусной кристалл усилителя мощности GaN MMIC для диапазона 9200–10400 MHz.
Поддерживается импульсный режим.

Параметры таблицы RF: Выходная мощность насыщения: 46.2 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24.2 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 50 % (типовое). Условия измерения RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Размеры кристалла: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	9200	-	10400	MHz
Выходная мощность насыщения	Psat	46	46.2	46.5	dBm
Коэффициент усиления по мощности	Gp	24	24.2	24.5	dB
Неравномерность усиления по мощности	ΔGp	-	-	±0.3	dB
КПД с учётом добавленной мощности	PAE	-	50	-	%
Коэффициент усиления малого сигнала	S21	-	31	33	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔS21	-	-	±1	dB
Входной КСВН	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Напряжение стока	Vd	-	28	32	V
Напряжение затвора	Vg	-3.4	-2.6	-2.4	V
Ток покоя стока	Id	-	1.5	-	A
Динамический ток стока	Idd	-	2.8	3	A
Динамический ток затвора	Igg	-	1	3	mA

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	Vd	-	-	32	V
Минимальное смещение затвора	Vg	-5	-	-	V
Максимальная входная мощность	Pin	-	-	28	dBm
Максимальная температура канала	Top	-	-	225	°C
Температура хранения	TSTG	-65	-	150	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	3 × 3.03 × 0.1	mm
Допуск контура в плане	±100 (Только контур в плане; допуск толщины не указан.)	µm

Текущая публикация · 1.7 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.6.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

При включении сначала подают смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снимают смещение стока. Требуются чистая рабочая среда, защита от ESD и держатель с тепловым расширением, совместимым с кристаллом SiC.

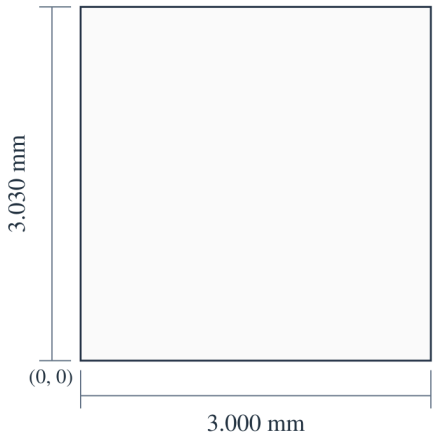
Размеры контактных площадок

Обозначение: RFin; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vg; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vd1; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vd2; Размеры (µm): 120 × 100. Обозначение: Vd3; Размеры (µm): 200 × 100. Обозначение: RFout; Размеры (µm): 100 × 130.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-PA-9200-10400-PS46p2T



X (mm)
Vg: 0.130
Vd1: 0.520
Vd2: 0.860
Vd3: 2.780

Y (mm)
RFin / RFout: 1.515

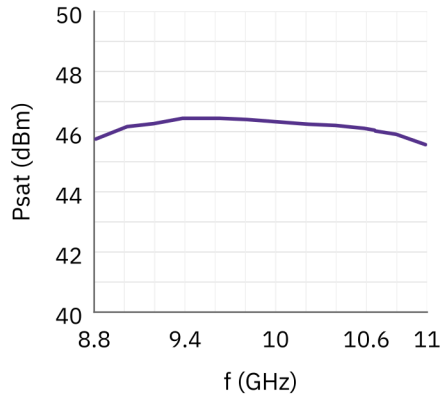
3.000 × 3.030 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

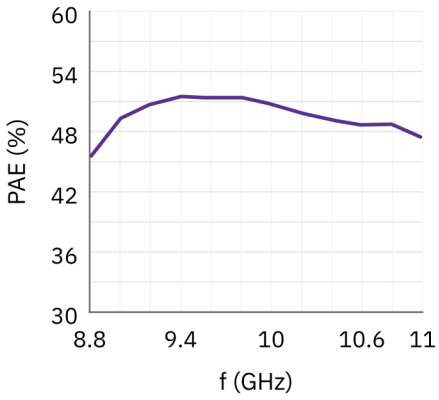
Характеристики

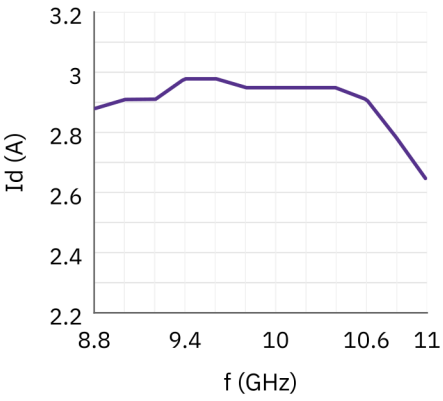
Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

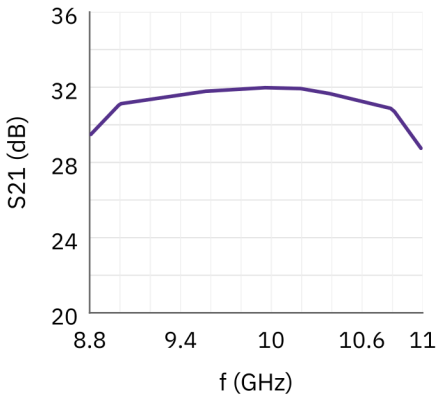
Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока; Коэффициент усиления; Согласование входа.

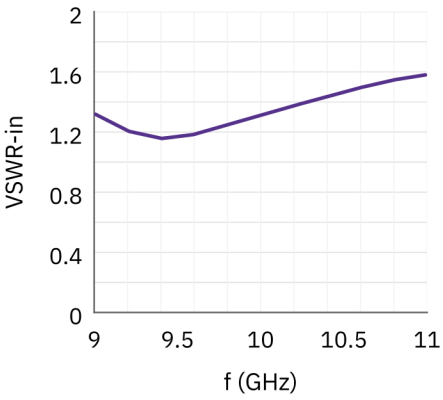
Примечания к графику: Vd=+28V; Vg=-2.6V. Считываемые значения приблизительны. Psat / PAE / Id: Pin = 22 dBm; S21 / VSWR-in: Pin = −10 dBm.











Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.